

3. スポンサーセッションプログラムとランチビュッフェ

スポンサーセッション	
日時 7/5 (金) 9:15-10:45	
場所 1F オーロラ	
発表：お申し込み順 各社発表時間：5分（インターバル1分）	
9:15	開会
9:20	(株) 太洋工作所
9:26	(株) 日本スペリア社
9:32	オムロン (株)
9:38	積水化学工業 (株)
9:44	(株) SCREEN クリエイティブコミュニケーションズ
9:50	ソニーセミコンダクタソリューションズ (株)
9:56	ウシオ電機 (株)
10:02	東レエンジニアリング (株)
10:08	奥野製薬工業 (株)
10:14	サンユレック (株)
10:20	ボンドテック (株)
10:26	パナソニックコネクタ (株)
10:32	日本電子 (株)
10:38	クロージング
10:45	終了
※発表時間厳守。1 鈴 4 分経過時 / 2 鈴 5 分経過時 (発表終了)	
※インターバルが短いため、次の発表者は講演台近くに着座し、スタンバイをお願い致します。	

スポンサーランチビュッフェ	
日時 7/5 (金) 12:00-14:00	
場所 3F レインボー	
12:00	開会
14:00	終了
<p>学生さん：スポンサーセッションに参加した方を対象にしております。</p> <p>スポンサー：事前アンケートでお申込み頂いた人数のお料理を用意させていただきます。</p>	